

Schmotzer

## Bis zu einem halben Meter Wuchshöhe

Das Hackgerät Venterra 2K eignet sich auch für fortgeschrittene Pflanzenbestände



© Schmotzer

Die Venterra 2K-Serie gibt es in den Arbeitsbreiten von 4,5 bis 6,75 Meter und Reihenweiten von 45, 50 und 75 cm.

Schmotzer Hacktechnik bringt ein neues Gerät zur mechanischen Beikrautregulierung auf den Markt. Die Venterra 2K-Serie kombiniert einen Durchgang mit einer maximierten Aushubhöhe der Parallelogramme von fast 50 cm und ermöglicht dadurch die mechanische Unkrautregulierung auch in sehr fortgeschrittenen Pflanzenbeständen. So ist bei Kulturen mit einer Wuchshöhe von einem halben Meter auch beim Einfahren im Vorgewende durch das Zusammenspiel mit SectionControl laut Hersteller ein beschädigungsfreies Hacken bis in die Spitzen möglich. Eine Neukonstruktion der Parallelogramme und des Anbaurahmens sind für eine maximale Belastung im Großflächeneinsatz sowie eine sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit ausgelegt.

Zur Saison 2022 ist die Venterra 2K-Serie in verschiedenen Varianten verfügbar. Arbeitsbreiten von 4,5 bis 6,75 m können mit Reihenweiten von 45, 50 und 75 cm in Verbindung mit dem Parallelogrammtyp KPP-L und SectionControl, oder KPP-M mit oder ohne SectionControl angeboten werden.

Reihengeführt wird die Venterra 2K über das Kamera-System, das auch bei sehr hohen Arbeitsgeschwindigkeiten eine dauerhaft exakte Führung garantieren soll. Reihenschutzelemente und Werkzeuge, wie zum Beispiel Fingerräder an separat geführten Parallelogrammen, Häufelscheiben oder Nachlaufstriegel sind an allen Venterra 2K-Maschinen optional erhältlich und jederzeit nachrüstbar.

Der Arbeitsaufwand bei Scharplattenwechsel soll durch das sogenannte Rapido-Schnellwechselsystem auf wenige Minuten reduziert werden. Nachlaufende Werkzeuge wie Fingerräder oder Häufelscheiben sind an einem separaten Parallelogramm mit separater Tiefenführung angebaut und ermöglichen eine direkte Boden Anpassung für alle Gegebenheiten.

[www.schmotzer-ht.de](http://www.schmotzer-ht.de)